

# SH367004

### 3/4/5节锂电池包保护用芯片

#### 特性

- 通过SEL0/SEL1管脚切换3/4/5节串联应用
- 高精度电压检测功能: (针对单节电芯)
  - 过充电保护阈值电压: 3.3V 4.5V (50mV一档) 阈值电压精度: ±25mV
  - 过充电保护解除电压<sup>1</sup>: 3.2V 4.5V 阈值电压精度: ±50mV
  - 过放电保护阈值电压: 1.8V 3.0V (100mV一档) 阈值电压精度: ±50mV
  - 过放电保护解除电压<sup>2</sup>: 1.8V 3.4V 阈值电压精度: ±100Mv
- 两段放电过流检测功能:
  - 放电过流1保护阈值电压: 0.05V 0.3V (50mV—档) 阈值电压精度: ±15mV
  - 放电过流2保护阈值电压: 0.2V 1.0V (100mV一档) 阈值电压精度: ±100mV
- 两段充电过流检测功能:
  - 充电过流1保护阈值电压: 0.05V 0.3V (50mV一档) 阈值电压精度: ±15mV
  - 充电过流2保护阈值电压: 0.1V 0.5V (100mV一档) 阈值电压精度: ±40mV

- 充放电温度保护功能:
  - 充电低温保护阈值温度: -20°C, -10°C, 0°C 阈值温度精度: +2°C (典型值)
  - 充放电高温保护阈值温度: 50°C, 60°C, 70°C 阈值温度精度: ±2°C (典型值)
- 平衡功能<sup>3</sup>:
  - 平衡开启阈值电压: 3.1V 4.4V (50mV一档) 阈值电压精度: ±25mV
- 断线检测功能
- 外接电容可设置过充电保护延时,过放电保护延时,放电过流1保护延时以及充电过流1保护延时
- 充/放电过流2保护延时以及温度保护延时内部固定
- CTLC/CTLD管脚可优先控制CHG/DSG管脚输出
- 宽工作电压范围: 3V 26V
- 宽工作温度范围: -40°C~85°C
- ■可级联使用
- 低功耗:
  - 正常工作消耗电流: 25µA (典型值)
  - 低功耗模式消耗电流: 4uA (典型值)
- 封装形式: 24-pin TSSOP
- **注释1:** 过充电迟滞电压n (n = 1 5)的大小等于0V或者0.1V 0.4V之间以50mV为间隔的某一选定值。 (过充电迟滞电压 = 过充电保护阈值电压 - 过充电保护解除电压)
- **注释2:** 过放电迟滞电压n(n=1-5)的大小等于0V或者0.1V 0.7V之间以100mV为间隔的某一选定值。 (过放电迟滞电压=过放电保护解除电压-过放电保护阈值电压)
- 注释3: 阈值电压之间关系需满足: 过充电保护阈值电压 > 平衡开启阈值电压 > 过放电保护解除电压。

### 概述

SH367004 系列芯片內置高精度电压检测电路和延时电路 (过充电/过放电保护以及充放电过流 1/2 保护),保护电池安全。同时,SH367004 系列芯片具备充放电高低温温度保护功能和充电平衡功能,延长电池寿命。此外,SH367004 系列芯片还拥有断线检测功能和 0V 充电功能 <sup>4</sup>,提升系统安全性能。

单颗SH367004芯片适用于保护3节,4节或者5节串联的锂离子电池组 (包括磷酸铁锂电池组),级联的SH367004芯片组合能够保护超过5节<sup>5</sup>串联的锂离子电池组 (包括磷酸铁锂电池组)。

注释4: 0V充电功能需选择下述两者之一: 允许低电压电池充电或者禁止低电压电池充电。

**注释5**: 使用SH367004设计超过20节串联锂电池保护系统时,请咨询本公司业务部门。

1 V1.0



# 系统框图

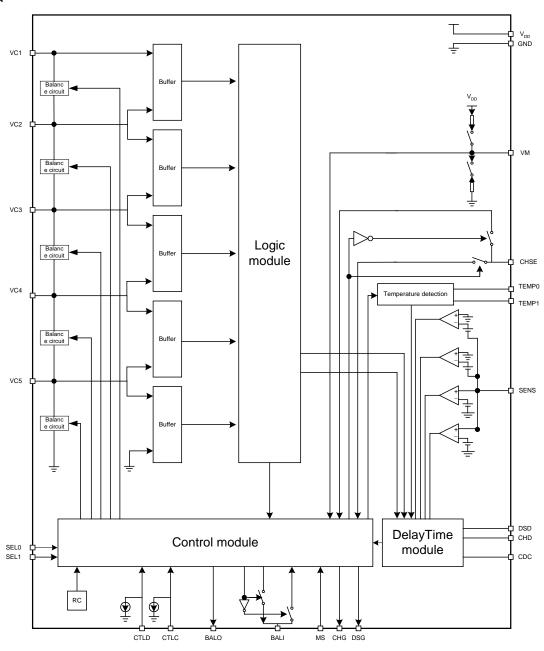


图1 SH367004系统框图



# 管脚图

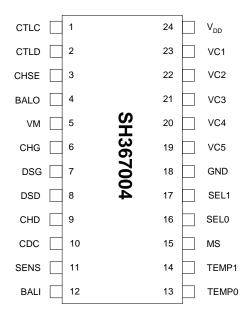


图2 SH367004管脚图



# 管脚定义

| 管脚号 | 管脚名      | I/O | 功能描述   |  |
|-----|----------|-----|--|--|
| 1   | CTLC     | I   | 充电MOS控制管脚 (优先级高于芯片内部保护电路)  |  |
| 2   | CTLD     | 1   | 放电MOS控制管脚 (优先级高于芯片内部保护电路)  |  |
| 3   | CHSE     | I   | 主控芯片 (MS = 1): 充电器检测管脚<br>辅控芯片 (MS = 0): 过充电迟滞解除信息接收管脚                 |  |
| 4   | BALO     | 0   | 过放电迟滞释放信号及唤醒信号输出管脚   |  |
| 5   | VM       | I   | 负载检测管脚   |  |
| 6   | CHG      | 0   | 充电MOS控制管脚 (开漏输出)   |  |
| 7   | DSG      | 0   | 放电MOS控制管脚  |  |
| 8   | DSD      | 0   | 过放电保护延时设置电容连接管脚  |  |
| 9   | CHD      | 0   | 过充电保护延时设置电容连接管脚  |  |
| 10  | CDC      | 0   | 充放电过流1保护延时设置电容连接管脚   |  |
| 11  | SENS     | I   | 电流检测管脚   |  |
| 12  | BALI     | I/O | 主控芯片 (MS = 1): 过充电迟滞信号传递管脚<br>辅控芯片 (MS = 0): 过放电迟滞释放信号及唤醒信号接收管脚        |  |
| 13  | TEMP0    | 0   | 用连中四条校签期   |  |
| 14  | TEMP1    | U   | 温度电阻连接管脚   |  |
| 15  | MS       | I   | 主控芯片/辅控芯片选择管脚  |  |
| 16  | SEL0     | ı   | SEL1 = 0,SEL0 = 0: SH367004监控5串电芯<br>SEL1 = 1,SEL0 = 0: SH367004监控4串电芯 |  |
| 17  | SEL1     |     | SEL1 = 1,SEL0 = 1: SH367004监控3串电芯                                      |  |
| 18  | GND      | Р   | 地线连接管脚,连接第5节电芯的负极  |  |
| 19  | VC5      | I   | 电芯连接管脚,连接第5节电芯的正极和第4节电芯负极  |  |
| 20  | VC4      | I   | 电芯连接管脚,连接第4节电芯的正极和第3节电芯负极  |  |
| 21  | VC3      | I   | 电芯连接管脚,连接第3节电芯的正极和第2节电芯负极  |  |
| 22  | VC2      | I   | 电芯连接管脚,连接第2节电芯的正极和第1节电芯负极  |  |
| 23  | VC1      | I   | 电芯连接管脚,连接第1节电芯的正极  |  |
| 24  | $V_{DD}$ | Р   | 电源正端连接管脚,连接第1节电芯的正极  |  |

总计24个管脚。



#### 功能描述

#### 1. 正常工作状态

下列条件均满足时, SH367004 处于正常工作状态:

- (1) 所有电芯电压均在过充电保护阈值电压 (Vcv) 和过放电保护阈值电压 (VDV) 之间
- (2) SENS 管脚上电压高于充电过流 1 保护阈值电压 (V<sub>CC1</sub>) 和充电过流 2 保护阈值电压 (V<sub>CC2</sub>),同时低于放电过流 1 保护阈值电压 (V<sub>DC1</sub>) 和放电过流 2 保护阈值电压 (V<sub>DC2</sub>)
- (3) 系统温度位于高温保护阈值温度(T<sub>H</sub>)和低温保护阈值温度(T<sub>L</sub>)之间
- (4) 无平衡发生
- (5) 充放电 MOS 管处于开启状态

#### 2. 过充电状态

当任意节电芯电压超过过充电检测电压 (V<sub>CV</sub>),且此状态持续时间超过过充电检测延时 (t<sub>CD</sub>),SH367004 系列芯片的 CHG 管脚输出高阻抗,此时 CHG 管脚会被外部电阻下拉到 PACK-从而关闭充电 MOS 管。上述状态被称之为过充电状态。SH367004 作为主控芯片使用时,下述任意条件满足时,过充电状态被解除:

- (1) 当 SH367004 的 CHSE 管脚电压小于 V<sub>CHSE-M</sub> (未连接负载放电),同时触发过充电保护的电芯电压小于过充电恢复电压 (V<sub>CRV</sub>)
- (2) 当 SH367004 的 CHSE 管脚电压大于  $V_{\text{CHSE-M}}$  (连接负载放电),同时所有电芯电压小于过充电检测电压  $(V_{\text{CV}})$ ; SH367004 作为辅控芯片使用时,下述任意条件满足时,过充电状态被解除:
  - a. 触发过充电保护的电芯电压小于过充电恢复电压 (VCRV)
  - b. 当 SH367004 的 CHSE 管脚输入为低电平 (连接负载放电),同时所有电芯电压小于过充电检测电压 (Vcv)

#### 3. 过放电状态

当任意节电芯电压小于过放电检测电压 (V<sub>DV</sub>),且此状态持续时间超过过放电检测延时 (t<sub>DD</sub>),SH367004 系列芯片的DSG 管脚输出 GND 电平从而关闭放电 MOS 管。上述状态被称之为过放电状态。

SH367004作为主控芯片使用时,下述任意条件满足时,过放电状态被解除(系统未进入低功耗状态):

- (1) SH367004 的 CHSE 管脚电压高于 GND (未连接充电器充电),同时触发过放电保护的电芯电压高于过放电恢复电压  $(V_{DRV})$
- (2) SH367004 的 CHSE 管脚电压小于 GND 且 CHG 管脚输出高电平 (连接充电器充电,且有充电电流),同时所有电芯电压高于过放电检测电压(V<sub>DV</sub>);

SH367004 作为辅控芯片使用时,下述任意条件满足时,过放电状态被解除 (系统未进入低功耗状态):

- (1) 触发过放电保护的电芯电压大于过放电恢复电压 (VDRV)
- (2) 当SH367004的BALI管脚输入为低电平 (连接充电器充电,且有充电电流),同时所有电芯电压高于过放电检测电压 (V<sub>DV</sub>)



#### 4. 低功耗状态 (可选)

SH367004 作为主控芯片使用时,当系统进入过放电保护状态后,SH367004 的  $V_M$  管脚会被内部电阻  $R_{VMD}$  上拉至  $V_{DD}$  电平。在上述情况下,若过放电保护状态持续时间超过  $t_{PD}$ ,且  $V_M$  管脚以及 CHSE 管脚电平高于  $V_{DD}$ /5 电平,SH367004 系列芯片将关闭绝大部分内部电路,从而使自身功耗减小至  $I_{PD}$ 。上述状态被称之为低功耗状态。主控芯片进入低功耗状态后,CHG 管脚输出高阻抗,DSG 管脚输出 GND 电平。

SH367004 作为辅控芯片使用时,当系统进入过放电保护状态后,若过放电保护状态持续时间超过  $t_{PD}$ 且 SH367004 的BALI 管脚为高电平,SH367004 系列芯片将关闭绝大部分内部电路,从而使自身功耗减小至  $I_{PD}$ 。上述状态被称之为低功耗状态。辅控芯片进入低功耗状态 <sup>6</sup>后,CHG 管脚输出  $V_{DD}$ 电平,DSG 管脚输出 GND 电平。

SH367004 作为主控芯片时,下述任意条件满足时低功耗状态被解除:

- (1) V<sub>M</sub>管脚电平小于 V<sub>DD</sub>/5
- (2) CHSE 管脚电平小于 V<sub>DD</sub>/5

SH367004 作为辅控芯片时,满足下述条件时低功耗状态被解除:

(1) BALI 管脚输入电平为低电平

注释6: SH367004作为辅控芯片使用时,芯片关闭充电MOSFET的安全保护状态禁止该芯片进入低功耗模式。

#### 5. 放电过流保护状态

当系统放电电流超过一定值,亦即 SENS 管脚相对于 GND 电平超过放电过流 1 保护阈值电压  $V_{DC1}$ ,且此状态持续时间超过放电过流 1 保护延时  $t_{ID1}$ ,SH367004 系列芯片 DSG 管脚输出 GND 电平从而关闭放电通路。上述状态被称之为放电过流 1 保护状态。在放电过流 1 保护状态中,SH367004 系列芯片的 CHG 管脚输出高阻抗 (通过外部下拉电阻) 关闭充电通路,同时  $V_{M}$ 管脚会被系统内部电阻  $R_{VMS}$ 下拉至 GND 电平。

SH367004作为辅控芯片时,不具备放电过流保护功能。

SH367004 系列芯片具备两级放电过流保护,放电过流 2 保护的动作与放电过流 1 保护一致。

当下述条件满足时,放电过流保护状态将被解除:

(1) SH367004系列芯片V<sub>M</sub>管脚电平低于V<sub>DD</sub>/10 (负载拔除)

#### 6. 充电过流保护状态

当系统充电电流超过一定值,亦即 SENS 管脚相对于 GND 电平小于充电过电流 1 保护阈值电压  $V_{CC1}$ ,且此状态持续时间超过充电过流 1 保护延时  $t_{IC1}$  后,SH367004 系列芯片 CHG 管脚会输出高阻抗 (通过外部下拉电阻) 关闭充电通路。上述状态被称之为充电过流 1 保护状态。在充电过流 1 保护状态中,SH367004 系列芯片 DSG 管脚会输出 GND 电平从而关闭放电通路,同时  $V_M$ 管脚会被系统内部电阻  $R_{VMD}$ 上拉至  $V_{DD}$ 电平。

SH367004 作为辅控芯片时,不具备充电过流保护功能。

SH367004 系列芯片具备两级充电过流保护,充电过流 2 保护的动作与充电过流 1 保护一致。

当下述条件满足时, 充电过流保护状态将被解除:

(1) SH367004系列芯片CHSE管脚电平高于V<sub>CHSE-M</sub> (充电器拔除)

#### 7. 0V充电功能 (可选)

SH367004 系列芯片可选择是否使能 0V 充电功能 7, 具体描述如下:

- (1) 使能 0V 充电功能: 当电池组总电压很低 (不小于 1V),使用电压高于 V<sub>OCHA</sub> (0V 充电允许电压) 的充电器可向电池包 充电,依据充电 MOS 管开启电压不同,实际需要的充电器电压会有不同
- (2) 禁止 0V 充电功能: 当任意节电芯电压低于充电禁止电压 Voinh, 不允许向电芯充电

注释7:级联使用时,SH367004不能保证 0V允许充电功能。



#### 8. 断线检测功能

当 SH367004 任意电芯连接线断开,即 VC1, VC2, VC3, VC4 或者 VC5 管脚悬空, SH367004 系列芯片的 CHG 管脚输出高阻抗来禁止充电,同时 DSG 管脚将输出 GND 电平来禁止放电 <sup>8</sup>。上述功能被称为断线保护状态。

当系统中所有电芯连接线均正确连接后, SH367004 系列芯片会退出断线保护状态。

如果系统处于低功耗状态需要连接充电器激活。

如果 SH367004 作为 Master 使用时,断线连接后需要拔除充电器才能退出断线保护。

**注释8:** SH367004系列芯片级联使用,相邻芯片中低电压芯片的V<sub>DD</sub>管脚和高电压芯片的GND管脚使用同一根电芯连接线,该连接线断线时断线检测功能可能失效,为确保断线检测功能的完整性,请使用两根电芯连接线分别与电芯相连。此外,受IC的个体差异、电池电压的均衡状态、使用环境、外部元器件的特性等因素的影响,断线检测功能可能无法正常动作。

#### 9. 高低温保护功能9

TEMP0 或者 TEMP1 管脚连接 AT103 温度电阻时,SH367004 系列芯片能够进行温度测量。当 TEMP0 检测到温度高于高温保护阈值温度  $T_L$ ),SH367004 系列芯片的 DSG 管脚会输出 GND 电平从而关闭放电通路,上述状态被称之为放电高温 (低温) 保护状态;当 TEMP1 检测到温度高于高温保护阈值温度  $T_L$ ),SH367004 系列芯片的 CHG 管脚输出高阻抗从而关闭充电通路 (通过外部下拉电阻),上述状态被称之为充电高温 (低温) 保护状态。

注释9:关于SH367004AAD00/AAK00/BAA00等三个型号的高低温保护功能,请咨询中额业务部。

SH367004系列芯片温度检测时,TEMP0/TEMP1端口对地等效电阻阻值与温度点一一对应,例如:设置SH367004高温保护阈值 $T_H = 60^{\circ}$ C,当TEMP0/TEMP1管脚检测到对地电阻小于3.02K将触发高温保护。下表列出了SH367004系列芯片TEMP0/TEMP1端口对地电阻阻值 (电阻变异范围) 与温度的对应关系。

| 温度点 (°C) | AT103 电阻值 (KΩ) | 电阻值变异范围 (KΩ)  |
|----------|----------------|---------------|
| -20      | 67.77          | 72.72 - 63.20 |
| -15      | 53.41          | 57.11 - 49.98 |
| -10      | 42.47          | 45.27 - 39.86 |
| -5       | 33.90          | 36.02 - 31.92 |
| 0        | 27.28          | 28.90 - 25.76 |
| 5        | 22.05          | 23.29 - 20.88 |
| 25       | 10             | 9.700 - 10.30 |
| 45       | 4.911          | 5.094 - 4.735 |
| 50       | 4.16           | 4.306 - 4.018 |
| 55       | 3.536          | 3.654 - 3.421 |
| 60       | 3.02           | 3.115 - 2.927 |
| 65       | 2.588          | 2.665 - 2.513 |
| 70       | 2.228          | 2.291 - 2.167 |

表 1 等效对地电阻值与温度关系表



#### 10. 平衡功能10

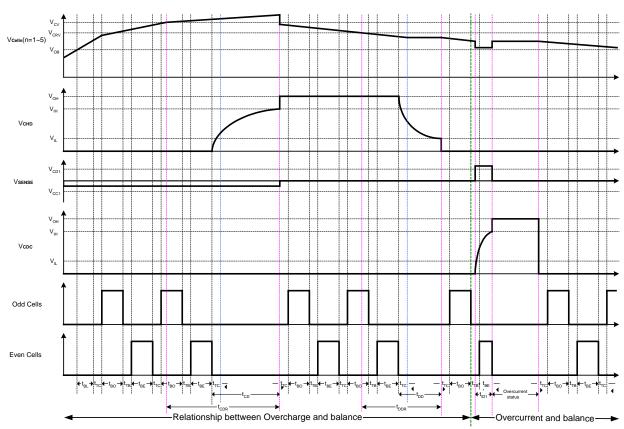
SH367004 监控系统中,当任何电芯电压超过平衡开启电压 VoB,且持续时间超过平衡开启延时 tBL,SH367004 系列芯片将开启内部平衡电路对该电芯进行平衡。上述功能称之为平衡功能,平衡采用奇偶平衡策略,即不会同时平衡相邻电芯。

SH367004 平衡周期为 180mS,一个周期分为两个 90mS:第一个 90mS 前 15mS 用于过压/欠压检测,后 75mS 用于满足平衡条件的奇数节电芯进行平衡;第二个 90mS 前 15mS 用于平衡检测,后 75mS 用于满足平衡条件的偶数节电芯进行平衡。对于任意电芯而言,当满足平衡条件的前提下,180mS 内实际进行平衡的时间为 75mS。

当下述任意条件满足时,系统退出平衡时序:

- (1) 电芯电压低于 VOB
- (2) 有充放电过流, 充放电高低温及断线等安全保护发生
- (3) SH367004 进入低功耗模式
- (4) 电芯电压低于 VoINH

**注释10**: 当系统处于平衡状态时,过充电/过放电保护延时及退出延时会产生最大176.25ms的误差,此外关于 SH367004AAD00/AAK00/BAA00等三个型号的平衡时序,请咨询中颖业务部。



 $t_{BL}$ : balance delay time(10mS typ.);  $t_{TC}$ : voltage detection time(15mS typ.);  $t_{BO}$ : balance time for odd cells(75mS typ.);  $t_{TB}$ : balance status detection time(15mS typ.);  $t_{BO}$ : Overcharge delay time in balance;  $t_{DDR}$ : Overcharge delay time;  $t_{CDR}$ : Overcharge delay time in balance;  $t_{DDR}$ : Overdischarge delay time;  $t_{DDR}$ : Overcharge delay time in balance;  $t_{DDR}$ : Overdischarge delay time;

Ralationship bettween overdischarge and balance is the same as overcharge and balance;

Ralationship bettween temperature(open wire protection) and balance is the same as overcurrent and balance;

图3 系统平衡状态时序图



#### 功能设定

#### 1. 主控芯片/辅控芯片的选择

SH367004 系列芯片能够通过 MS 管脚进行主控芯片/辅控芯片切换,具体操作方法如下所示:

| MS 管脚状态 | 芯片工作状态            |  |
|---------|-------------------|--|
| 高电平     | SH367004 作为主控芯片使用 |  |
| 低电平     | SH367004 作为辅控芯片使用 |  |
| 悬空      | 禁止使用              |  |

#### 2. CTLC/CTLD管脚设定

SH367004 系列芯片中,CTLC/CTLD 管脚优先控制 CHG/DSG 管脚的输出。CTLC 用于控制 CHG 管脚的输出,CTLD 用于 DSG 管脚的输出,且 CTLC/CTLD 控制 CHG/DSG 管脚的优先级高于芯片内部保护电路。具体操作方法如下所示:

| CTLC 管脚 | CHG 管脚    |  |
|---------|-----------|--|
| 高电平     | 取决于内部保护电路 |  |
| 悬空      | 高阻抗       |  |
| 低电平     | 高阻抗       |  |

| CTLD 管脚 | DSG 管脚    |  |
|---------|-----------|--|
| 高电平     | 取决于内部保护电路 |  |
| 悬空      | GND 电平    |  |
| 低电平     | GND 电平    |  |

#### 3. SEL0/SEL1管脚设定

SH367004系列芯片, SEL1/SEL0管脚用于配置3/4/5节电池保护 (SEL1/SEL0管脚禁止悬空), 其具体操作方法如下:

| SEL1 | SEL0 | 芯片功能    |
|------|------|---------|
| 0    | 0    | 5节电池保护  |
| 0    | 1    | 禁止使用    |
| 1    | 0    | 4节电池保护  |
| 1    | 1    | 3 节电池保护 |

### 4. 级联设定

SH367004 系列芯片可级联使用。级联应用中,监控电池组最负端电芯的 SH367004 芯片作为主控芯片使用,其他 SH367004 芯片必须作为辅控芯片使用。

当 SH367004 系列芯片作为主控芯片时,通过 BALO 和 BALI 管脚向外传递控制信号。

当 SH367004 系列芯片作为辅控芯片时,通过 BALI 和 CHSE 管脚接收控制信号,同时通过 BALO 管脚向外传递控制信号。级联应用中控制信号的传递与接收具体如下:

### (1) SH367004作为主控芯片传递的控制信号: BALO

| 主控芯片 BALO 管脚的输出 | 系统状态                              |
|-----------------|-----------------------------------|
| 低电平             | 当 CHG 管脚输出高电平时,CHSE 管脚电平小于 GND 电平 |
| 高阻抗             | 除上述状态外的其他状态                       |

### (2) SH367004作为主控芯片传递的控制信号: BALI<sup>11</sup>

| 主控芯片 BALI 管脚输出 | 系统状态                            |
|----------------|---------------------------------|
| 低电平 (5V 逻辑)    | CHSE 管脚电平低于 V <sub>CHSE-M</sub> |
| 高电平 (5V 逻辑)    | CHSE 管脚电平高于 V <sub>CHSE-M</sub> |

注释11: 此信号用于控制SH367004 (作为辅控芯片使用) 释放过充电迟滞电压。

### (3) SH367004作为辅控芯片接收的控制信号: BALI<sup>12</sup>

| 辅控芯片 BALI 输入 | 系统状态  |
|--------------|---|
| 高电平          | 允许SH367004 (作为辅控芯片) 进入低功耗状态,且不能释放过放电迟滞电压 (即当所有电池电压高于VDRV时退出过放电保护状态) |
| 低电平          | 禁止SH367004 (作为辅控芯片) 进入低功耗状态,且允许释放过放电迟滞电压 (即当所有电池电压高于VDV时退出过放电保护状态)  |

**注释12:** SH367004 (作为辅控芯片使用) 的BALI管脚从上一级SH367004 (作为主控芯片或者辅控芯片使用) 的BALO管脚接收控制信号。



### (4) SH367004作为辅控芯片接收的控制信号:CHSE<sup>13</sup>

| 辅控芯片 CHSE 输入 | 系统状态   |  |
|--------------|--|--|
| 高电平          | SH367004 (作为辅控芯片) 不能释放过充电迟滞电压 (即当所有电池电压低于<br>V <sub>CRV</sub> 才能退出过充电保护状态) |  |
| 低电平          | SH367004 (作为辅控芯片) 允许释放过充电迟滞电压 (即当所有电池电压低于 V <sub>CV</sub> 时退出过充电保护状态)      |  |

注释13: SH367004(作为辅控芯片使用)通过CHSE管脚接收来自SH367004(作为主控芯片使用)BALI管脚的控制信号。

#### (5) SH367004系列芯片作为辅控芯片时传递的控制信号

| SH367004 作为辅控芯片时 BALI 的输入 | SH367004 作为辅控芯片时 BALO 的输出 |
|---------------------------|---------------------------|
| 高电平                       | 高电平                       |
| 低电平                       | 低电平                       |

#### 5. 延时时间设定

SH367004 系列芯片中,过充电保护延时 ( $t_{CD}$ ),过放电保护延时 ( $t_{DD}$ ),充电过流 1 保护延时 ( $t_{IC1}$ ) 以及放电过流 1 保护延时 ( $t_{ID1}$ ) 是可以调整的;但放电过流 2 保护延时 ( $t_{ID2}$ ),充电过流 2 保护延时 ( $t_{IC2}$ )以及温度异常保护延时 ( $t_{TEMP}$ )是芯片内部固定的。

延时时间设定的细节如下所示:

| 内容            | 标号                | 控制形式           |  |
|---------------|-------------------|----------------|--|
| 过充电保护延时       | t <sub>CD</sub>   | 由 CHD 管脚外接电容决定 |  |
| 过放电保护延时       | t <sub>DD</sub>   | 由 DSD 管脚外接电容决定 |  |
| 充/放电过流 1 保护延时 | t <sub>ID1</sub>  | 由 CDC 管脚外接电容决定 |  |
| 放电过流 2 保护延时   | t <sub>ID2</sub>  | 芯片内部固定         |  |
| 充电过流 2 保护延时   | t <sub>IC2</sub>  | 芯片内部固定         |  |
| 异常温度保护延时      | t <sub>TEMP</sub> | 芯片内部固定         |  |
| 充电平衡延时        | t <sub>BL</sub>   | 芯片内部固定         |  |
| 欠压后进低功耗模式延时   | t <sub>PD</sub>   | 芯片内部固定         |  |

表 2: 延时时间设定

延时时间计算示例:

在过充电保护检测状态下,当任意电芯电压在  $V_{CV}$ 以上时,SH367004 系列芯片通过 CHD 管脚内部电阻  $R_{CHD}$  向 CHD 管脚外接电容  $C_{CHD}$ 进行充电。经过一段时间,当 CHD 管脚电压达到 CHD 管脚检测电压后,则 CHG 管脚输出高阻抗来关闭充电 MOS 管。上述电容充电时间即为过充电检测延迟时间  $t_{CD}$ 。

tcD 计算公式如下:

t<sub>CD</sub>[s] = -In (1 - 0.7 (典型值)) X C<sub>CHD</sub>[μF] X 8.31[MΩ] (典型值)

= 10.0 [MΩ] (典型值) X C<sub>CHD</sub>[μF]

同样,过放电保护检测延迟时间(t<sub>DD</sub>)和充放电过电流检测延迟时间(t<sub>ID1</sub>),亦可通过下列公式:

 $t_{DD}$ [ms] = -In (1 - 0.7 (典型值)) X  $C_{DSD}$ [μF] X  $R_{DSD}$ [kΩ]

 $t_{\text{ID1}}$ [ms] = -In (1 - 0.7 (典型值)) X  $C_{\text{CDC}}[\mu F]$  X  $R_{\text{CDC}}[k\Omega]$ 

当  $C_{CHD} = C_{DSD} = C_{CDC} = 0.1[\mu F]$ 时,各延迟时间  $t_{CD}$ 、 $t_{DD}$ 、 $t_{ID1}$  算出结果如下:

 $t_{CD}[s] = 10.0[MΩ]$  (典型值) X 0.1[μF] = 1.0[s] (典型值)

 $t_{DD}$ [ms] = 1000[kΩ] (典型值) X 0.1[μF] = 100[ms] (典型值)

 $t_{ID1}$ [ms] = 200[kΩ] (典型値) X 0.1[μF] = 20[ms] (典型値)



### 典型应用图

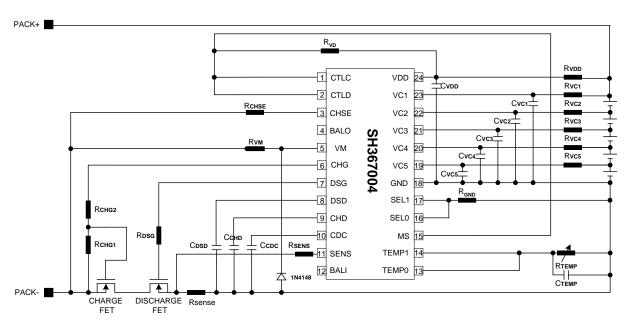


图4 SH367004典型应用图 (配置为5节电池应用)

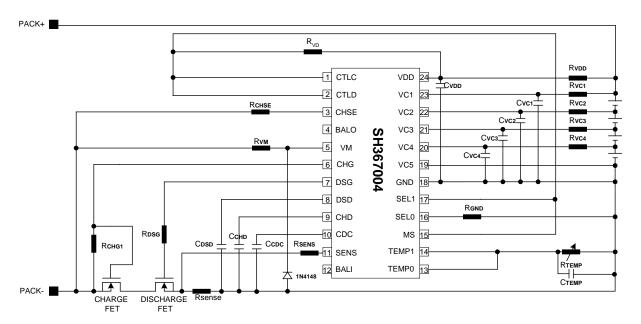


图5 SH367004典型应用图 (配置为4节电池应用)



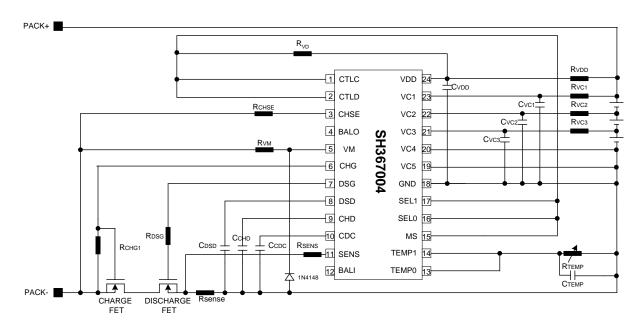


图6 SH367004典型应用图 (配置为3节电池应用)

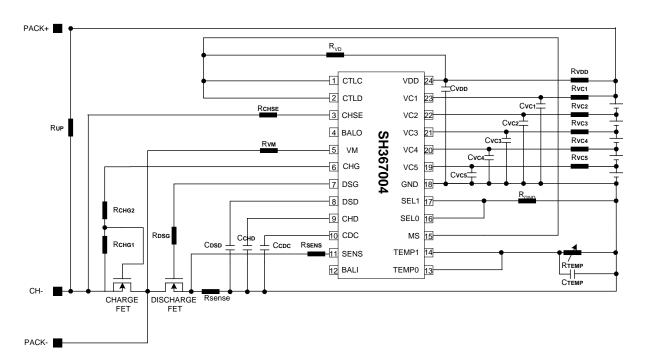


图7 SH367004典型应用图 (配置为5节电池应用,且充放电回路分开)



| 器件                 | 典型值 | 可变范围           | 单位 |  |
|--------------------|-----|----------------|----|--|
| R <sub>VDD</sub>   | 100 | 100 to 150     | Ω  |  |
| R <sub>VD</sub>    | 1   | 1 to 10        | ΚΩ |  |
| R <sub>VC1</sub>   | 1   | 0.47 to 1      | ΚΩ |  |
| R <sub>VC2</sub>   | 1   | 0.47 to 1      | ΚΩ |  |
| R <sub>VC3</sub>   | 1   | 0.47 to 1      | ΚΩ |  |
| R <sub>VC4</sub>   | 1   | 0.47 to 1      | ΚΩ |  |
| R <sub>VC5</sub>   | 1   | 0.47 to 1      | ΚΩ |  |
| R <sub>GND</sub>   | 1   | 1 to 10        | ΚΩ |  |
| R <sub>TEMP</sub>  |     | 103AT          |    |  |
| R <sub>CHSE</sub>  | 3   | 3              | MΩ |  |
| R <sub>VM</sub>    | 1   | 1              | MΩ |  |
| R <sub>CHG1</sub>  | 3   | 1 - 5.1        | МΩ |  |
| R <sub>CHG2</sub>  | 620 | 510 - 1000     | ΚΩ |  |
| R <sub>DSG</sub>   | 1   | 1 to 5.1       | ΚΩ |  |
| R <sub>SENS</sub>  | 510 | 100 - 510      | Ω  |  |
| $R_{UP}$           | 20  | 10 to 20       | МΩ |  |
| R <sub>SENSE</sub> | 5   | 0 or higher    | mΩ |  |
| $C_{VDD}$          | 4.7 | 0.68 to 10     | μF |  |
| C <sub>VC1</sub>   | 0.1 | 0.068 to 1     | μF |  |
| C <sub>VC2</sub>   | 0.1 | 0.068 to 1     | μF |  |
| C <sub>VC3</sub>   | 0.1 | 0.068 to 1     | μF |  |
| C <sub>VC4</sub>   | 0.1 | 0.068 to 1     | μF |  |
| C <sub>VC5</sub>   | 0.1 | 0.068 to 1     | μF |  |
| C <sub>CHD</sub>   | 0.1 | 0.01 or higher | μF |  |
| $C_{DSD}$          | 0.1 | 0.01 or higher | μF |  |
| C <sub>CDC</sub>   | 0.1 | 0.01 or higher | μF |  |
| C <sub>TEMP</sub>  | 0.1 | 0.1            | μF |  |

表 3 应用电路器件参数 14-16

注释14: CTEMP的大小不能改变

**注释15:** C<sub>VCX</sub> X R<sub>VCX</sub>的乘积必须在68uF X Ω以上。(x = 1, 2, 3, 4, 5)

注释16: 上述典型应用图用于量产前,需依据应用情况加适当的冲击防护措施



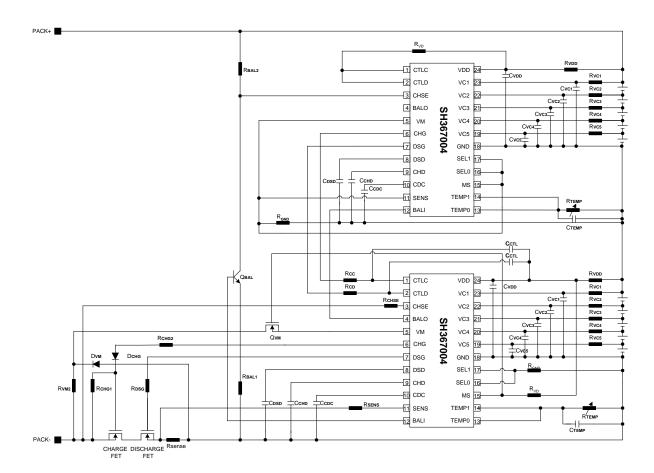


图8 SH367004典型应用图 (10节电池应用)



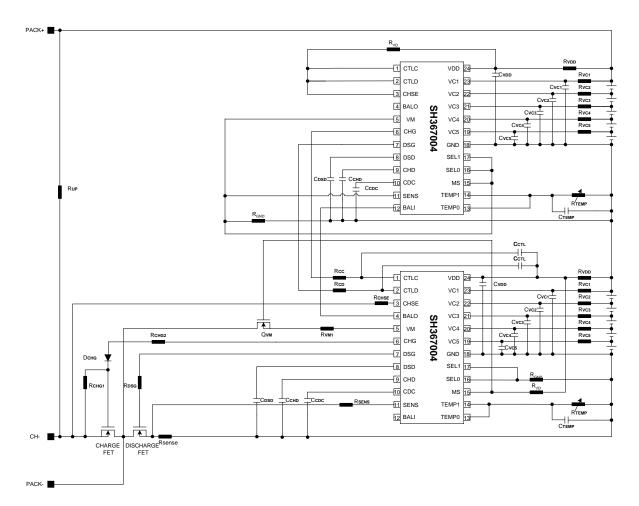


图9 SH367004典型应用图 (配置为10节电池应用,且充放电回路分开)



| 0.47 to 1 1.047 to 1 1.050 1 | ΚΩ<br>ΚΩ<br>ΚΩ<br>ΚΩ<br>ΚΩ<br>ΚΩ<br>ΜΩ<br>ΜΩ<br>ΜΩ<br>ΚΩ<br>ΜΩ<br>ΚΩ<br>ΚΩ   |
|--|--|
| 0.47 to 1 0.47 to 1 0.47 to 1 0.47 to 1 1 to 10 100 to 150 1 to 10 103AT 3 5.1 to 6.8 5.1 to 6.8 1 to 10 1 to 10 1 to 10 1 to 5 510 to 1000  | ΚΩ<br>ΚΩ<br>ΚΩ<br>ΚΩ<br>ΜΩ<br>ΜΩ<br>ΜΩ<br>ΚΩ<br>ΚΩ<br>ΜΩ<br>ΚΩ   |
| 0.47 to 1 0.47 to 1 1 to 10 100 to 150 1 to 10 103AT 3 5.1 to 6.8 5.1 to 6.8 1 to 10 1 to 10 1 to 10 1 to 10 1 to 5 510 to 1000  | KΩ KΩ KΩ ΚΩ ΜΩ ΜΩ ΚΩ ΚΩ ΜΩ ΚΩ ΚΩ ΚΩ ΚΩ ΚΩ  |
| 0.47 to 1 1 to 10 100 to 150 1 to 10 103AT 3 5.1 to 6.8 5.1 to 6.8 1 to 10 1 to 10 1 to 10 1 to 5 510 to 1000  | KΩ KΩ Ω ΚΩ ΜΩ ΜΩ ΚΩ ΚΩ ΜΩ ΚΩ ΚΩ ΚΩ ΚΩ ΚΩ   |
| 1 to 10 100 to 150 1 to 10 103AT 3 5.1 to 6.8 5.1 to 6.8 1 to 10 1 to 10 1 to 10 1 to 5 510 to 1000  | KΩ<br>Ω<br>KΩ<br>MΩ<br>MΩ<br>MΩ<br>KΩ<br>KΩ<br>MΩ<br>MΩ<br>MΩ  |
| 100 to 150  1 to 10  103AT  3  5.1 to 6.8  5.1 to 6.8  1 to 10  1 to 10  1 to 10  1 to 5  510 to 1000  | Ω<br>ΚΩ<br>ΜΩ<br>ΜΩ<br>ΚΩ<br>ΚΩ<br>ΜΩ<br>ΜΩ<br>ΚΩ  |
| 1 to 10  103AT  3  5.1 to 6.8  5.1 to 6.8  1 to 10  1 to 10  1 to 5  510 to 1000   | KΩ  MΩ  MΩ  KΩ  KΩ  KΩ  MΩ  KΩ  KΩ  MΩ  KΩ   |
| 103AT  3 5.1 to 6.8 5.1 to 6.8 1 to 10 1 to 10 1 to 5 510 to 1000  | MΩ<br>MΩ<br>MΩ<br>KΩ<br>KΩ<br>MΩ<br>MΩ<br>MΩ   |
| 3 5.1 to 6.8 5.1 to 6.8 1 to 10 1 to 10 1 100 1 to 5 510 to 1000   | MΩ<br>MΩ<br>KΩ<br>KΩ<br>MΩ<br>Ω<br>MΩ  |
| 5.1 to 6.8 5.1 to 6.8 1 to 10 1 to 10 1 100 1 to 5 510 to 1000   | MΩ<br>MΩ<br>KΩ<br>KΩ<br>MΩ<br>Ω<br>MΩ  |
| 5.1 to 6.8  1 to 10  1 to 10  1  100  1 to 5  510 to 1000  | MΩ<br>ΚΩ<br>ΚΩ<br>ΜΩ<br>Ω<br>ΜΩ<br>ΚΩ  |
| 1 to 10 1 to 10 1 100 1 to 5 510 to 1000   | ΚΩ<br>ΚΩ<br>ΜΩ<br>Ω<br>ΜΩ  |
| 1 to 10  1  100  1 to 5  510 to 1000   | ΚΩ<br>ΜΩ<br>Ω<br>ΜΩ<br>ΚΩ  |
| 1 100 1 to 5 510 to 1000   | MΩ<br>Ω<br>MΩ<br>KΩ  |
| 100<br>1 to 5<br>510 to 1000   | Ω<br>ΜΩ<br>ΚΩ  |
| 1 to 5<br>510 to 1000  | MΩ<br>KΩ   |
| 510 to 1000  | ΚΩ   |
|  |  |
| 1 to 5.1   | 1/-  |
|  | $K\mathbf{\Omega}$   |
| 1 to 4   | MΩ   |
| 1 to 4   | MΩ   |
| 0 or higher  | MΩ   |
| 10 to 20   | MΩ   |
| 0.068 to 1   | μF   |
|  | uF   |
|  | 0.068 to 1 0.01 or higher 0.01 or higher 0.01 or higher 0.68 to 10 0.1 0.001 |

表 4 级联应用电路器件参数 17-20

注释17: CTEMP的大小不能改变

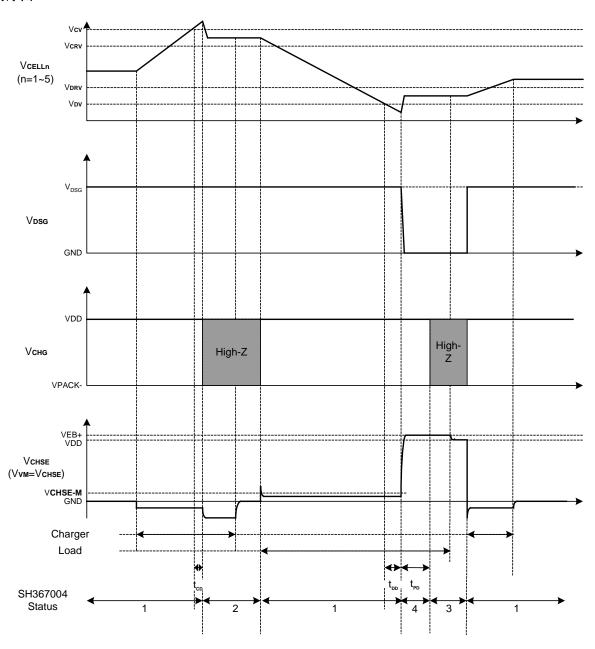
**注释18:** C<sub>VCX</sub> X R<sub>VCX</sub>的乘积必须在68uF X Ω以上。(x = 1, 2, 3, 4, 5)

注释19: 上述典型应用图用于量产前,需依据应用情况加适当的冲击防护措施

注释20: 充放电MOS管以及Q<sub>VM</sub>需根据应用情况挑选



### 工作时序图



- 1.Normal status; 2.Overcharge status; 3.Power Down status;
- 4. Overdischarge status
- tcb:Overcharge delay time; tpb:Overdischarge delay time; tpb:Power down delay time;

图10 过充电/过放电保护时序图 (SH367004作为主控芯片)



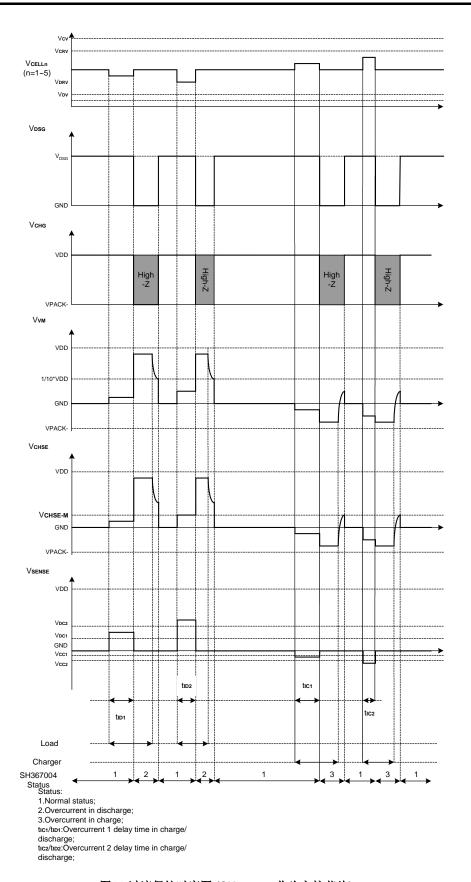


图11 过流保护时序图 (SH367004作为主控芯片)



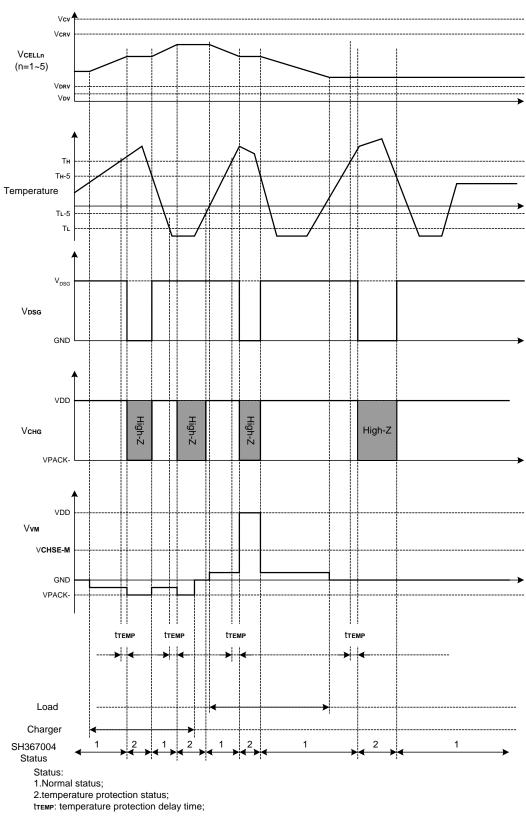


图12 温度异常保护时序图 (SH367004作为主控芯片)



# 电气特性

# 极限参数21-22

| 信号名                                    | 标号                                  | 管脚名 极限范围  |   |    |  |  |
|--|-------------------------------------|---|---|----|--|--|
| V <sub>DD</sub> 和V <sub>SS</sub> 间输入电压 | $V_{DD}$                            | $V_{DD}$  | GND-0.3 to GND+26                           | ٧  |  |  |
| 高压输入电压一                                | V <sub>DSG</sub> , V <sub>IN1</sub> | DSG, VC1-VC5 <sup>22</sup> , CTLD, CTLC, SEL,<br>MS, CHSE | GND-0.3 to V <sub>DD</sub> +0.3             | ٧  |  |  |
| 高压输入电压二                                | V <sub>VM</sub> , V <sub>CHG</sub>  | VM, CHG   | V <sub>DD</sub> -26 to V <sub>DD</sub> +0.3 | V  |  |  |
| 高压输入电压三                                | $V_{BALO}$                          | BALO  | GND-0.3 to GND+26                           | V  |  |  |
| 低压输入电压                                 | V <sub>IN2</sub>                    | SENSE, CHD, DSD, CDC, BALI,<br>TEMP0, TEMP1               | GND-0.3 to 5.5                              | ٧  |  |  |
| 工作温度                                   | T <sub>OP</sub>                     | -   | -40 to 85                                   | °C |  |  |
| 存储温度                                   | T <sub>ST</sub>                     | -   | -40 to 125                                  | °C |  |  |

**注释21:** 如果器件的工作条件超过上述"极限参数"的范围,将造成器件永久性破坏。只有当器件工作在说明书所规定的范围内时功能才能得到保障

*注释22:* -0.3V < (VC<sub>N</sub>-VC<sub>N-1</sub>) < 12V



### 直流电气特性 (无特别说明,电气特性在25℃下测得)

| Voca<br>过充电保护阈值电压精度         3.3         - 4.5         V<br>時位: 50mV         特位: 50mV           Voca<br>过充电保护通值电压温度系数         - 1.0         nV/C<br>1.0         温度液調: 40°C - 85°C           Vorw<br>Voca<br>Voca<br>25         25         mV/C<br>25         温度液調: 40°C - 85°C           Vorw<br>Voca<br>Voca<br>25         25         HD管導外核0.1µF电容           Voca<br>25         25         HD管導外核0.1µF电容           Voca<br>25         25         HD<br>25   | 符号                               | 参数                 | 最小值  | 典型值  | 最大值   | 单位    | 测试条件   |  |  |
|--|----------------------------------|--------------------|------|------|-------|-------|--|--|--|
| TCO   対充电保計列値电压温度系数   -1.0   0   1.0   mV/C   温度范围: -40°C -85°C  | V <sub>C</sub> V                 | 过充电保护阈值电压          | 3.3  | -    | 4.5   | V     | 档位: 50mV   |  |  |
|  | $V_{OCA}$                        | 过充电保护阈值电压精度        | -    | -    | ±25   | mV    |  |  |  |
| Voral  | T <sub>CO</sub>                  | 过充电保护阈值电压温度系数      | -1.0 | 0    | 1.0   | mV/°C | 温度范围: -40℃ - 85℃   |  |  |
| VORAA         対定电保护解除电压精度         -  | t <sub>CD</sub>                  | 过充电保护延时            | 0.5  | 1    | 1.5   | S     | CHD管脚外接0.1µF电容   |  |  |
| Vocal         対充电核复延时时间         50         100         150         mV         Vorave Vov           VCHSEAM         过充电核复延时时间         50         100         150         mS         Vorave Vov           VCHSEAM         过充电级声解除电平 (CHSE)         0.4         0.45         0.5         V         V1=V2=V3=V4=3.1V, V5=Vcv-0.01V, MS=1           VDNA         过放电保护阈值电压         1.8         -         3.0         V         村位         100V         MV         DSD管卿外核0.1µF电容           LoD         过放电保护避帐市         50         100         150         mS         DSD管卿外核0.1µF电容         DSDE管卿外核0.1µF电容         DSDE管卿的有值电压         DSDE管卿外核0.1µF电容         DSDE管卿外核0.1µF电容         DSDE管mPM AFTOOPF         DSDEMMADSEETHMADSEA         DS  | $V_{CRV}$                        | 过充电保护解除电压          | 3.2  | -    | 4.5   | V     |  |  |  |
| town         过充电恢复延时时间         50         100         150         ms           VchetAl         过充电限滞解除电平 (CHSE)         0.4         0.45         0.5         V         V1=V2=V3=V4=3.1V, V5=Vcv-0.01V, MS=1           Vov         过放电保护阀值电压精度         -         -         -         + 50         mV           Vopa         过放电保护通信电压精度         -         -         + 50         mV           Vopa         过放电保护通信电压精度         -         -         + 50         mV           Vopa         过放电保护通路电压精度         -         -         -         + 100         mV           Vopa         过放电保护解除电压         1.8         -         3.4         V         V           Vopa         过放电保护解除电压         1.8         -         3.4         V         V           Vopa         过放电保护解除电压精度         -         -         -         -         + 200         mV         Vopav ≠ Vov  | Vocra                            | 过充电保护解除电压精度        | -    | -    |       | mV    |  |  |  |
| Vov         过放电保护阈值电压         1.8         -         3.0         V         档位: 100mV           VoxA         过放电保护阈值电压精度         -         -         ±50         mV           tpo         过放电保护通时         50         100         150         ms         DSD管脚外接0.1µF电容           VoxA         过放电保护解除电压         1.8         -         3.4         V         V           VoxA         过放电保护解除电压精度         -         -         ±00         mV         VoxV  | t <sub>OVR</sub>                 | 过充电恢复延时时间          | 50   | 100  |       | ms    |  |  |  |
| Vov         过放电保护阈值电压         1.8         -         3.0         V         档位: 100mV           VoxA         过放电保护阈值电压精度         -         -         ±50         mV           tpo         过放电保护通时         50         100         150         ms         DSD管脚外接0.1µF电容           VoxA         过放电保护解除电压         1.8         -         3.4         V         V           VoxA         过放电保护解除电压精度         -         -         ±00         mV         VoxV  | V <sub>CHSE-M</sub>              | 过充电迟滞解除电平 (CHSE)   | 0.4  | 0.45 | 0.5   | V     | V1=V2=V3=V4=3.1V, V5=V <b>cv</b> -0.01V, MS=1  |  |  |
| too   过放电保护延时   50   100   150   ms   DSD管脚外接0.1µF电容     top   过放电保护建低功耗模式延时   3   5   7   s   |                                  |                    | 1.8  | -    | 3.0   | V     | 档位: 100mV  |  |  |
| tp   | V <sub>ODA</sub>                 | 过放电保护阈值电压精度        | -    | -    | ±50   | mV    |  |  |  |
| Vor  | t <sub>DD</sub>                  | 过放电保护延时            | 50   | 100  | 150   | ms    | DSD管脚外接0.1µF电容   |  |  |
| Vooral         过放电保护解除电压精度         -         -         ±100 ±50         mV         Vorv ≠ Vov Vorv = Vov Vorv = Vov           t_UR         过放电恢复延时时间         0.4         1         1.6         ms         ms           Voba         平衡开启电压         3.1         -         4.4         V         档位: 50mV           Voba         平衡开启电压精度         -         -         ±25         mV           RBL         平衡内阻         75         150         400         Ω         V1=V2=V3=V4=V0+ 0.1V, V5=Vob V1=V2=V3=V5=V0v + 0.1V, V4=Vob V1=V0=V0=V0=V0=V0=V0=V0=V0=V0=V0=V0=V0=V0=  | t <sub>PD</sub>                  | 过放电保护进低功耗模式延时      | 3    | 5    | 7     | S     |  |  |  |
| Table   Ta | $V_{DRV}$                        | 过放电保护解除电压          | 1.8  | -    | 3.4   | V     |  |  |  |
| t <sub>LVR</sub> 过放电恢复延时时间         0.4         1         1.6         ms           Vob         平衡开启电压         3.1         -         4.4         V         档位: 50mV           VobA         平衡开启电压精度         -         -         +25         mV         V1=V2=V3=V4=Vpy + 0.1V, V5=Vob V1=V2=V3=V5=Vpy + 0.1V, V4=Vob V1=V2=V3=V5=Vpy + 0.1V, V3=Vob V1=V2=V3=V4=V5=Vpy + 0.1V, V3=Vob V1=V3=V4=V5=Vpy + 0.1V, V2=Vob V1=V3=V4=V5=Vpy + 0.1V, V1=Vob V1=V0b V1=V3=V4=V5=Vpy + 0.1V, V1=Vob V1=V0b V   | \/a== :                          | 过故中促掉解除中压特度        |      |      | ±100  | m\/   | $V_{DRV} \neq V_{DV}$  |  |  |
| Vob  | VODRA                            | <b>以以电体扩展陈电压相及</b> | -    | -    | ±50   | IIIV  | $V_{DRV} = V_{DV}$   |  |  |
| Nobe   | $t_{LVR}$                        | 过放电恢复延时时间          | 0.4  | 1    | 1.6   | ms    |  |  |  |
| RBL         平衡内阻         75         150         400         Ω         V1=V2=V3=V4=V <sub>DV</sub> + 0.1V, V5=V <sub>OB</sub> V1=V2=V3=V5=V <sub>DV</sub> + 0.1V, V4=V <sub>OB</sub> V1=V2=V4=V5=V <sub>DV</sub> + 0.1V, V4=V <sub>OB</sub> V1=V3=V <sub>DV</sub> + 0.1V, V3=V <sub>OB</sub> V1=V3=V <sub>DV</sub> + 0.1V, V1=V <sub>OB</sub> V1=V3=V <sub>DV</sub> + 0.1V, V1=V <sub>OB</sub> V1=V3=V <sub>DV</sub> + 0.1V, V1=V <sub>OB</sub> V1=V3=V3=V <sub>DV</sub> + 0.1V, V1=V <sub>OB</sub> V1=V3=V3=V3=V <sub>DV</sub> + 0.1V, V1=V <sub>OB</sub> V1=V3=V3=V3=V3=V3=V3=V3=V3=V3=V3=V3=V3=V3=   | $V_{OB}$                         | 平衡开启电压             | 3.1  | -    | 4.4   | V     | 档位: 50mV   |  |  |
| RBL       平衡内阻       75       150       400       Ω       V1=V2=V3=V5=Vpv + 0.1V, V4=VoB V1=V2=V4=V5=Vpv + 0.1V, V2=VoB V1=V3=V4=V5=Vpv + 0.1V, V2=VoB V1=V3=V4=V5=Vpv + 0.1V, V1=VoB         tBL       平衡开启延时       -       10       -       ms         tBLR       平衡释放延时       -       10       -       ms         VDC1       放电过流1保护阈值电压       0.05       -       0.3       V       档位: 50mV         VIDA1       放电过流1保护阈值电压精度       -       -       ±15       mV         VDC2       放电过流1保护阈值电压       0.2       -       1       V       档位: 100mV         VDA2       放电过流2保护阈值电压精度       -       -       ±100       mV         tID2       放电过流2保护阈值电压精度       -       -       ±100       mV         VCC1       充电过流1保护阈值电压       -0.3       -       -0.05       V       档位: 50mV         VICA       充电过流1保护阈值电压精度       -       -       ±15       mV         VICA       充电过流1保护阈值电压精度       -       -       ±15       mV         VICA       充电过流1保护阈值电压精度       -       -       ±15       mV         VCC2       充电过流2保护阈值电压精度       -       -       -       ±16       mV   | $V_{OBA}$                        | 平衡开启电压精度           | -    | -    | ±25   | mV    |  |  |  |
| t <sub>BLR</sub> 平衡释放延时         -         10         -         ms           V <sub>DC1</sub> 放电过流1保护阈值电压         0.05         -         0.3         V         档位: 50mV           V <sub>IDA1</sub> 放电过流1保护阈值电压精度         -         -         ±15         mV           t <sub>ID1</sub> 充放电过流1保护阈值电压         0.2         -         1         V         档位: 100mV           V <sub>IDA2</sub> 放电过流2保护阈值电压         0.2         -         1         V         档位: 100mV           t <sub>ID2</sub> 放电过流2保护阈值电压精度         -         -         ±100         mV           t <sub>ID2</sub> 放电过流2保护阈值电压         -0.3         -         -0.05         V         档位: 50mV           V <sub>CC1</sub> 充电过流1保护阈值电压         -0.3         -         -0.05         V         档位: 50mV           V <sub>ICA</sub> 充电过流1保护阈值电压精度         -         -         ±15         mV           t <sub>IC1</sub> 充放电过流1保护阈值电压         -0.3         -         -0.05         V         档位: 50mV           V <sub>ICA</sub> 充电过流1保护阈值电压精度         -         -         ±15         mV         相位: 100mV           V <sub>ICA</sub> 充电过流2保护阈值电压精度         -         -         -0.1         V         档位: 100mV <td><math>R_{BL}</math></td> <td>平衡内阻</td> <td>75</td> <td>150</td> <td>400</td> <td>Ω</td> <td colspan="3">V1=V2=V3=V5=V<sub>DV</sub> + 0.1V, V4=V<sub>OB</sub><br/>V1=V2=V4=V5=V<sub>DV</sub> + 0.1V, V3=V<sub>OB</sub><br/>V1=V3=V4=V5=V<sub>DV</sub> + 0.1V, V2=V<sub>OB</sub></td>   | $R_{BL}$                         | 平衡内阻               | 75   | 150  | 400   | Ω     | V1=V2=V3=V5=V <sub>DV</sub> + 0.1V, V4=V <sub>OB</sub><br>V1=V2=V4=V5=V <sub>DV</sub> + 0.1V, V3=V <sub>OB</sub><br>V1=V3=V4=V5=V <sub>DV</sub> + 0.1V, V2=V <sub>OB</sub> |  |  |
| V <sub>DC1</sub> 放电过流1保护阈值电压         0.05         -         0.3         V         档位: 50mV           V <sub>IDA1</sub> 放电过流1保护阈值电压精度         -         -         ±15         mV           t <sub>ID1</sub> 充放电过流1保护延时         10         20         30         ms         CDC管脚外接0.1μF电容           V <sub>DC2</sub> 放电过流2保护阈值电压         0.2         -         1         V         档位: 100mV           V <sub>IDA2</sub> 放电过流2保护阈值电压精度         -         -         ±100         mV         M           t <sub>ID2</sub> 放电过流2保护阈值电压精度         -         -         ±100         mV         档位: 100mV           V <sub>CC1</sub> 充电过流1保护阈值电压         -         -         ±15         mV         档位: 50mV           V <sub>ICA</sub> 充电过流1保护阈值电压精度         -         -         ±15         mV         M           t <sub>IC1</sub> 充放电过流1保护阈值电压精度         -         -         ±15         mV         M           V <sub>ICA</sub> 充电过流2保护阈值电压         - <th< td=""><td>t<sub>BL</sub></td><td>平衡开启延时</td><td>-</td><td>10</td><td>-</td><td>ms</td><td></td></th<>   | t <sub>BL</sub>                  | 平衡开启延时             | -    | 10   | -     | ms    |  |  |  |
| V <sub>IDA1</sub> 放电过流1保护阈值电压精度         -         -         ±15         mV           t <sub>ID1</sub> 充放电过流1保护延时         10         20         30         ms         CDC管脚外接0.1μF电容           V <sub>DC2</sub> 放电过流2保护阈值电压         0.2         -         1         V         档位: 100mV           V <sub>IDA2</sub> 放电过流2保护阈值电压精度         -         -         ±100         mV           t <sub>ID2</sub> 放电过流2保护阈值电压精度         -         -         -         +100         mV           V <sub>CC1</sub> 充电过流1保护阈值电压         -0.3         -         -0.05         V         档位: 50mV           V <sub>ICA</sub> 充电过流1保护阈值电压精度         -         -         ±15         mV           t <sub>IC1</sub> 充放电过流1保护阈值电压         -0.5         -         -0.1         V         档位: 100mV           V <sub>ICA2</sub> 充电过流2保护阈值电压精度         -         -         -         -         +40         mV           t <sub>IC2</sub> 充电过流2保护阈值电压精度         -         -         -         +40         mV           t <sub>IC2</sub> 充电过流2保护阈值电压精度         -         -         -         +40         mV           t <sub>IC2</sub> 充电过流2保护阈值电压         150         200         250         μs  | t <sub>BLR</sub>                 | 平衡释放延时             | -    | 10   | -     | ms    |  |  |  |
| t <sub>ID1</sub> 充放电过流1保护延时 10 20 30 ms CDC管脚外接0.1µF电容  V <sub>DC2</sub> 放电过流2保护阈值电压 0.2 - 1 V 档位: 100mV  V <sub>IDA2</sub> 放电过流2保护阈值电压精度 - ±100 mV  t <sub>ID2</sub> 放电过流2保护延时 150 200 250 μs 放电MOSFET栅极电容为4700pF  V <sub>CC1</sub> 充电过流1保护阈值电压 -0.30.05 V 档位: 50mV  V <sub>ICA</sub> 充电过流1保护阈值电压精度 - ±15 mV  t <sub>IC1</sub> 充放电过流1保护延时 10 20 30 ms CDC管脚外接0.1µF电容  V <sub>CC2</sub> 充电过流2保护阈值电压 -0.50.1 V 档位: 100mV  V <sub>ICA2</sub> 充电过流2保护阈值电压精度 - ±40 mV  t <sub>IC2</sub> 充电过流2保护阈值电压精度 - ±40 mV  t <sub>IC3</sub> 充电过流2保护通值电压精度 - 70.1 V 档位: 100mV  V <sub>ICA2</sub> 充电过流2保护通值电压精度 - 100mV  t <sub>IC3</sub> 充电过流2保护通值电压精度 - 100mV  t <sub>IC4</sub> 充电过流2保护通值电压精度 - 100mV  t <sub>IC4</sub> 充电过流2保护通值电压精度 - 100mV  t <sub>IC5</sub> 充电过流2保护通时 150 200 250 μs 充电MOSFET栅极电容为4700pF  t <sub>D1</sub> /t <sub>D2</sub> 充放电过流1/2恢复延时时间 100 200 300 ms CDC管脚外接0.1µF电容 <sup>23</sup> T <sub>H</sub> 高温保护阈值温度 50 - 70 °C 档位: 10°C   | V <sub>DC1</sub>                 | 放电过流1保护阈值电压        | 0.05 | -    | 0.3   | V     | 档位: 50mV   |  |  |
| V <sub>DC2</sub> 放电过流2保护阈值电压         0.2         -         1         V         档位: 100mV           V <sub>IDA2</sub> 放电过流2保护阈值电压精度         -         +100         mV           t <sub>ID2</sub> 放电过流2保护延时         150         200         250         μs         放电MOSFET栅极电容为4700pF           V <sub>CC1</sub> 充电过流1保护阈值电压         -0.3         -         -0.05         V         档位: 50mV           V <sub>ICA</sub> 充电过流1保护阈值电压精度         -         -         ±15         mV           t <sub>IC1</sub> 充放电过流1保护阈值电压         -         -         -         +15         mV           V <sub>CC2</sub> 充电过流2保护阈值电压         -  | $V_{IDA1}$                       | 放电过流1保护阈值电压精度      | -    | -    | ±15   | mV    |  |  |  |
| V <sub>IDA2</sub> 放电过流2保护阈值电压精度       -       ±100       mV         t <sub>ID2</sub> 放电过流2保护延时       150       200       250       μs       放电MOSFET栅极电容为4700pF         V <sub>CC1</sub> 充电过流1保护阈值电压       -0.3       -       -0.05       V       档位: 50mV         V <sub>ICA</sub> 充电过流1保护阈值电压精度       -       -       ±15       mV         t <sub>IC1</sub> 充放电过流1保护延时       10       20       30       ms       CDC管脚外接0.1μF电容         V <sub>CC2</sub> 充电过流2保护阈值电压       -0.5       -       -0.1       V       档位: 100mV         V <sub>ICA2</sub> 充电过流2保护阈值电压精度       -       -       ±40       mV         t <sub>IC2</sub> 充电过流2保护延时       150       200       250       μs       充电MOSFET栅极电容为4700pF         t <sub>D1</sub> /t <sub>D2</sub> 充放电过流1/2恢复延时时间       100       200       300       ms       CDC管脚外接0.1μF电容 <sup>23</sup> T <sub>H</sub> 高温保护阈值温度       50       -       70       °C       档位: 10°C  | t <sub>ID1</sub>                 | 充放电过流1保护延时         | 10   | 20   | 30    | ms    | CDC管脚外接0.1µF电容   |  |  |
| t <sub>ID2</sub> 放电过流2保护延时       150       200       250       μs       放电MOSFET栅极电容为4700pF         V <sub>CC1</sub> 充电过流1保护阈值电压       -0.3       -       -0.05       V       档位: 50mV         V <sub>ICA</sub> 充电过流1保护阈值电压精度       -       -       ±15       mV         t <sub>IC1</sub> 充放电过流1保护阈值电压精度       -       -       ±15       mV         V <sub>CC2</sub> 充电过流2保护阈值电压       -0.5       -       -0.1       V       档位: 100mV         V <sub>ICA2</sub> 充电过流2保护阈值电压精度       -       -       ±40       mV         t <sub>IC2</sub> 充电过流2保护延时       150       200       250       μs       充电MOSFET栅极电容为4700pF         t <sub>D1</sub> /t <sub>D2</sub> 充放电过流1/2恢复延时时间       100       200       300       ms       CDC管脚外接0.1μF电容 <sup>23</sup> T <sub>H</sub> 高温保护阈值温度       50       -       70       °C       档位: 10°C  | $V_{DC2}$                        | 放电过流2保护阈值电压        | 0.2  | -    | 1     | V     | 档位: 100mV  |  |  |
| V <sub>CC1</sub> 充电过流1保护阈值电压       -0.3      0.05       V 档位: 50mV         V <sub>ICA</sub> 充电过流1保护阈值电压精度       + ±15       mV         t <sub>IC1</sub> 充放电过流1保护延时       10       20       30       ms       CDC管脚外接0.1μF电容         V <sub>CC2</sub> 充电过流2保护阈值电压       -0.5      0.1       V 档位: 100mV         V <sub>ICA2</sub> 充电过流2保护阈值电压精度       ±40       mV         t <sub>IC2</sub> 充电过流2保护延时       150       200       250       μs       充电MOSFET栅极电容为4700pF         t <sub>D1</sub> /t <sub>D2</sub> 充放电过流1/2恢复延时时间       100       200       300       ms       CDC管脚外接0.1μF电容 <sup>23</sup> T <sub>H</sub> 高温保护阈值温度       50       - 70       °C       档位: 10°C  | V <sub>IDA2</sub>                | 放电过流2保护阈值电压精度      | -    | -    | ±100  | mV    |  |  |  |
| V <sub>ICA</sub> 充电过流1保护阈值电压精度       -       -       ±15       mV         t <sub>IC1</sub> 充放电过流1保护延时       10       20       30       ms       CDC管脚外接0.1μF电容         V <sub>CC2</sub> 充电过流2保护阈值电压       -0.5       -       -0.1       V       档位: 100mV         V <sub>ICA2</sub> 充电过流2保护阈值电压精度       -       -       ±40       mV         t <sub>IC2</sub> 充电过流2保护延时       150       200       250       μs       充电MOSFET栅极电容为4700pF         t <sub>D1</sub> /t <sub>D2</sub> 充放电过流1/2恢复延时时间       100       200       300       ms       CDC管脚外接0.1μF电容 <sup>23</sup> T <sub>H</sub> 高温保护阈值温度       50       -       70       °C       档位: 10°C   | t <sub>ID2</sub>                 | 放电过流2保护延时          | 150  | 200  | 250   | μs    | 放电MOSFET栅极电容为4700pF  |  |  |
| t <sub>lC1</sub> 充放电过流1保护延时       10       20       30       ms       CDC管脚外接0.1μF电容         V <sub>CC2</sub> 充电过流2保护阈值电压       -0.5       -       -0.1       V       档位: 100mV         V <sub>ICA2</sub> 充电过流2保护阈值电压精度       -       -       ±40       mV         t <sub>IC2</sub> 充电过流2保护延时       150       200       250       μs       充电MOSFET栅极电容为4700pF         t <sub>D1</sub> /t <sub>D2</sub> 充放电过流1/2恢复延时时间       100       200       300       ms       CDC管脚外接0.1μF电容 <sup>23</sup> T <sub>H</sub> 高温保护阈值温度       50       -       70       °C       档位: 10°C   | V <sub>CC1</sub>                 | 充电过流1保护阈值电压        | -0.3 | -    | -0.05 | V     | 档位: 50mV   |  |  |
| V <sub>CC2</sub> 充电过流2保护阈值电压       -0.5       -       -0.1       V       档位: 100mV         V <sub>ICA2</sub> 充电过流2保护阈值电压精度       -       -       ±40       mV         t <sub>IC2</sub> 充电过流2保护延时       150       200       250       μs       充电MOSFET栅极电容为4700pF         t <sub>D1</sub> /t <sub>D2</sub> 充放电过流1/2恢复延时时间       100       200       300       ms       CDC管脚外接0.1μF电容 <sup>23</sup> T <sub>H</sub> 高温保护阈值温度       50       -       70       °C       档位: 10°C  | V <sub>ICA</sub>                 | 充电过流1保护阈值电压精度      | _    | -    | ±15   | mV    |  |  |  |
| V <sub>ICA2</sub> 充电过流2保护阈值电压精度       -       -       ±40       mV         t <sub>IC2</sub> 充电过流2保护延时       150       200       250       μs       充电MOSFET栅极电容为4700pF         t <sub>D1</sub> /t <sub>D2</sub> 充放电过流1/2恢复延时时间       100       200       300       ms       CDC管脚外接0.1μF电容²³         T <sub>H</sub> 高温保护阈值温度       50       -       70       °C       档位: 10°C   | t <sub>IC1</sub>                 | 充放电过流1保护延时         | 10   | 20   | 30    | ms    | CDC管脚外接0.1µF电容   |  |  |
| t <sub>IC2</sub> 充电过流2保护延时     150     200     250     μs     充电MOSFET栅极电容为4700pF       t <sub>D1</sub> /t <sub>D2</sub> 充放电过流1/2恢复延时时间     100     200     300     ms     CDC管脚外接0.1μF电容 <sup>23</sup> T <sub>H</sub> 高温保护阈值温度     50     -     70     °C     档位: 10°C  | V <sub>CC2</sub>                 | 充电过流2保护阈值电压        | -0.5 | -    | -0.1  | V     | 档位: 100mV  |  |  |
| t <sub>D1</sub> /t <sub>D2</sub> 充放电过流1/2恢复延时时间     100     200     300     ms     CDC管脚外接0.1μF电容 <sup>23</sup> T <sub>H</sub> 高温保护阈值温度     50     -     70     °C     档位: 10°C  | V <sub>ICA2</sub>                | 充电过流2保护阈值电压精度      | _    | -    | ±40   | mV    |  |  |  |
| T <sub>H</sub> 高温保护阈值温度 50 - 70 °C 档位: 10°C  | t <sub>IC2</sub>                 | 充电过流2保护延时          | 150  | 200  | 250   | μs    | 充电MOSFET栅极电容为4700pF  |  |  |
|  | t <sub>D1</sub> /t <sub>D2</sub> | 充放电过流1/2恢复延时时间     | 100  | 200  | 300   | ms    | CDC管脚外接0.1µF电容 <sup>23</sup>   |  |  |
| TL     低温保护阈值温度     -20     -     0     °C     档位: 10°C  | T <sub>H</sub>                   | 高温保护阈值温度           | 50   | -    | 70    | °C    | 档位: 10°C   |  |  |
|  | T <sub>L</sub>                   | 低温保护阈值温度           | -20  | -    | 0     | °C    | 档位: 10°C   |  |  |



### (续前表)

| 符号                   | 参数                      | 最小值                  | 典型值 | 最大值                  | 单位 | 测试条件  |  |  |
|----------------------|-------------------------|----------------------|-----|----------------------|----|---|--|--|
| T <sub>OA</sub>      | 高/低温保护阈值温度精度            | -                    | ±2  | ±5                   | °C | 温度电阻为103AT,实际应用保护动作   |  |  |
| T <sub>ORA</sub>     | 高/低温保护解除温度精度            | -                    | ±2  | ±5                   | °C | 温度电阻为103AT,实际应用保护动作   |  |  |
| t <sub>TEMP</sub>    | 温度保护延时                  | -                    | 2   | 3                    | s  |   |  |  |
| $V_{DD}$             | 工作电压                    | 3                    | -   | 26                   | V  | CHG和DSG管脚能够保持正确的输出状态;   |  |  |
| Icc                  | 工作电流 (正常状态)             | -                    | 25  | 30                   | μΑ | V1=V2=V3=V4=V5=3.8V, V <sub>DD</sub> =19V, 在芯<br>片接地处测量                                       |  |  |
| I <sub>PD</sub>      | 工作电流 (低功耗状态)            | -                    | 4   | 8                    | μΑ | V1=V2=V3=V4=V5=1.5V,V <sub>DD</sub> =7.5V,在芯<br>片接地处测量  |  |  |
| I <sub>VC1</sub>     | V <sub>C1</sub> 管脚消耗电流  | -                    | 1.5 | 3                    | μΑ | V1=V2=V3=V4=V5=3.1V   |  |  |
| I <sub>VC2</sub>     | V <sub>C2</sub> 管脚消耗电流  | -1.5                 | -   | 1.5                  | μΑ | V1=V2=V3=V4=V5=3.1V   |  |  |
| I <sub>VC3</sub>     | V <sub>C3</sub> 管脚消耗电流  | -1.5                 | -   | 1.5                  | μΑ | V1=V2=V3=V4=V5=3.1V   |  |  |
| I <sub>VC4</sub>     | V <sub>C4</sub> 管脚消耗电流  | -1.5                 | -   | 1.5                  | μΑ | V1=V2=V3=V4=V5=3.1V   |  |  |
| I <sub>VC5</sub>     | V <sub>C5</sub> 管脚消耗电流  | -1.5                 | -   | 1.5                  | μA | V1=V2=V3=V4=V5=3.1V   |  |  |
| I <sub>CTLH</sub>    | CTLC/CTLD管脚<br>高电平消耗电流  | 0.4                  | 1.0 | 1.8                  | μΑ | V1=V2=V3=V4=V5=3.1V, V <sub>CTL</sub> =V <sub>DD</sub><br>温度范围: -40°C - 85°C                  |  |  |
| I <sub>CTLL</sub>    | CTLC/CTLD管脚<br>低电平消耗电流  | -20                  | -   | -3                   | μΑ | V1=V2=V3=V4=V5=3.1V, V <sub>CTL</sub> =V <sub>DD</sub> - GND<br>温度范围: -40°C - 85°C, 扫描中所得最大电流 |  |  |
| $V_{0CHA}$           | 最低充电器电压                 | -                    | 1   | 1.5                  | V  | SH367004具备0V充电功能  |  |  |
| $V_{0INH}$           | 最低电芯电压                  | 0.6                  | 1   | 1.3                  | V  | SH367004不具备0V充电功能   |  |  |
| V <sub>IH</sub>      | 逻辑高电平电压                 | 0.8*V <sub>DD</sub>  | -   | -                    | V  | 适用于SEL0/SEL1/MS管脚   |  |  |
| $V_{IL}$             | 逻辑低电平电压                 | -                    | 1   | V <sub>DD</sub> /5   | V  | 适用于SEL0/SEL1/MS管脚   |  |  |
| $V_{CTLH}$           | CTLC/CTLD管脚高电平电压        | V <sub>DD</sub> -0.6 | -   | -                    | V  | V1=V2=V3=V4=V5=3.1V   |  |  |
| $V_{CTLL}$           | CTLC/CTLD管脚低电平电压        | -                    | -   | V <sub>DD</sub> -1.5 | V  | V1=V2=V3=V4=V5=3.1V   |  |  |
| $V_{\text{BALIH-S}}$ | BALI管脚输入高电平             | 1.2                  | -   | -                    | V  | V1=V2=V3=V4=V5=3.1V, MS=0   |  |  |
| $V_{BALIL\text{-}S}$ | BALI管脚输入低电平             | -                    | -   | 0.4                  | V  | V1=V2=V3=V4=V5=3.1V, MS=0   |  |  |
| V <sub>CHSEH-S</sub> | CHSE管脚输入高电平             | VDD-1.7              | -   | -                    | V  | V1=V2=V3=V4= 3.1V, V5=V <sub>CV</sub> , MS=0  |  |  |
| V <sub>CHSEL-S</sub> | CHSE管脚输入低电平             | -                    | -   | V <sub>DD</sub> -3   | V  | V1=V2=V3=V4= 3.1V, V5= V <sub>CV</sub> , MS=0   |  |  |
| $V_{DSG-1}$          | DSG管脚高电平输出              | 9                    | 10  | 11                   | V  | V <sub>DD</sub> >=11V, DSG连接10M负载   |  |  |
| V <sub>DSG-2</sub>   | DSG管脚高电平输出              | V <sub>DD</sub> -2   | -   | -                    | V  | V <sub>DD</sub> <11V, DSG连接10M负载  |  |  |
| $R_{VMD}$            | V <sub>M</sub> 管脚内部上拉电阻 | 450                  | 900 | 1800                 | ΚΩ | SH367004作为主控芯片使用  |  |  |
| R <sub>VMS</sub>     | VM管脚内部下拉电阻              | 250                  | 500 | 750                  | ΚΩ | SH367004作为主控芯片使用  |  |  |

#### 注释23:

SH367004系列芯片中,充放电过流1释放延时 $t_{D1}$ 可由相应的充放电过流1检测延时 $t_{ID1}$ 计算,具体关系可选择下述两种之一:

(1) t<sub>D1</sub> = t<sub>ID1</sub> X 10+1Ms (预设值)

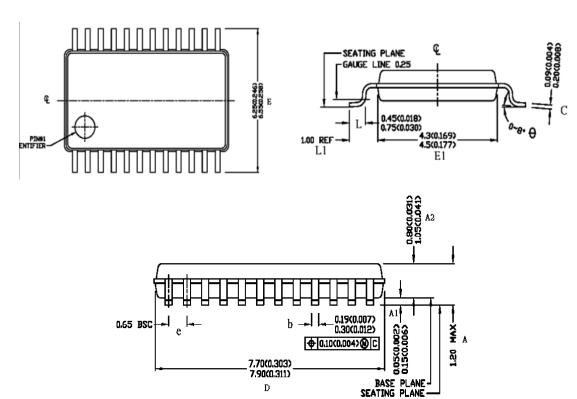
(2) t<sub>D1</sub> = t<sub>ID1</sub> X 0.05+1ms (可选项)

其中,计算公式中1mS为芯片内部固有延时,充放电过流2释放延时与充放电过流1检测延时关系与上述关系一致。



封装信息

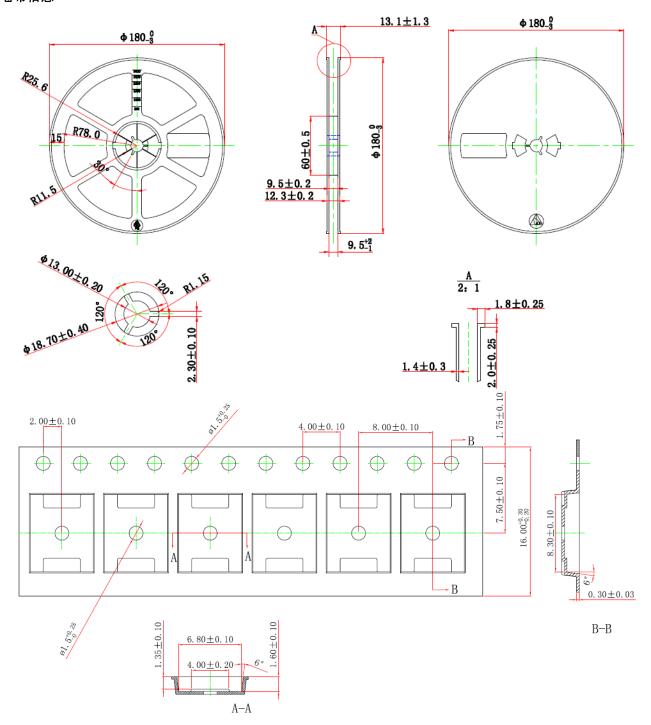
**TSSOP24** 外观尺寸 单位: inches/mm



| <i>⁄</i> ⁄⁄⁄ □. |       | 尺寸/inches | hes 尺寸/mm |      |         |      |  |  |
|-----------------|-------|-----------|-----------|------|---------|------|--|--|
| 符 <del>号</del>  | 最小值   | 典型值       | 最大值       | 最小值  | 典型值     | 最大值  |  |  |
| Α               |       |           | 0.048     |      |         | 1.20 |  |  |
| A <sub>1</sub>  | 0.002 |           | 0.006     | 0.05 |         | 0.15 |  |  |
| A <sub>2</sub>  | 0.031 |           | 0.041     | 0.80 |         | 1.05 |  |  |
| b               | 0.007 |           | 0.012     | 0.19 |         | 0.30 |  |  |
| С               | 0.004 |           | 0.008     | 0.09 |         | 0.20 |  |  |
| D               | 0.303 |           | 0.311     | 7.70 |         | 7.90 |  |  |
| E               | 0.246 |           | 0.258     | 6.25 |         | 6.55 |  |  |
| E1              | 0.169 |           | 0.177     | 4.30 |         | 4.50 |  |  |
| е               |       | 0.026BSC  |           |      | 0.65BSC |      |  |  |
| L               | 0.018 |           | 0.030     | 0.45 |         | 0.75 |  |  |
| θ               | 0°    |           | 8°        | 0°   |         | 8°   |  |  |
| L1              |       | 0.039REF  |           |      | 1.0REF  |      |  |  |



# 卷带信息





# 订购信息<sup>24-25</sup>

| 型号                        | 过充电<br>检测电<br>压(V) | 过充电<br>恢复电<br>压(V) | 过放电<br>检测电<br>压(V) | 过放电<br>恢复电<br>压(V) | 放电过<br>流1检测<br>电压(V) |       | 流2检测 | 流2检测  | 低温保护<br>检测温度<br>(℃) |    | 平衡开<br>启电压<br>(V) | 低功<br>耗功<br>能 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------|------|-------|---------------------|----|-------------------|---------------|
| SH367004X/<br>024XY-AAA00 | 4.250              | 4.100              | 2.80               | 3.30               | 0.10                 | -0.05 | 0.50 | -0.30 | 0                   | 60 | 4.20              | 有             |
| SH367004X/<br>024XY-AAB00 | 4.250              | 4.150              | 2.70               | 3.00               | 0.10                 | -0.05 | 0.30 | -0.20 | 0                   | 60 | 4.20              | 有             |
| SH367004X/<br>024XY-AAC00 | 4.350              | 4.150              | 2.40               | 3.00               | 0.30                 | -0.10 | 0.60 | -0.30 | 0                   | 60 | 4.15              | 有             |
| SH367004X/<br>024XY-AAE00 | 4.250              | 4.150              | 2.80               | 3.10               | 0.15                 | -0.05 | 0.50 | -0.20 | 0                   | 60 | 4.20              | 有             |
| SH367004X/<br>024XY-AAG00 | 4.250              | 4.150              | 2.50               | 3.00               | 0.10                 | -0.05 | 0.30 | -0.30 | 0                   | 50 | 4.20              | 有             |
| SH367004X/<br>024XY-AAJ00 | 3.900              | 3.600              | 2.00               | 2.70               | 0.10                 | -0.05 | 0.50 | -0.30 | 0                   | 60 | 3.55              | 有             |
|                           |                    |                    |                    |                    | ı                    | 1     |      |       |                     |    |                   |               |
| SH367004X/<br>024XY-BAB00 | 3.650              | 3.500              | 2.50               | 2.80               | 0.10                 | -0.05 | 0.30 | -0.20 | 0                   | 60 | 3.45              | 有             |

**注释24:** SH367004 AAK00/AAD00/BAA00等三个型号,请咨询本公司业务部

*注释25:* 0V充电禁止功能的SH367004型号,请咨询本公司业务部



# 产品规格更改记录

| 版本  | 记录   | 日期 |
|-----|------|----|
| 1.0 | 初始版本 |    |